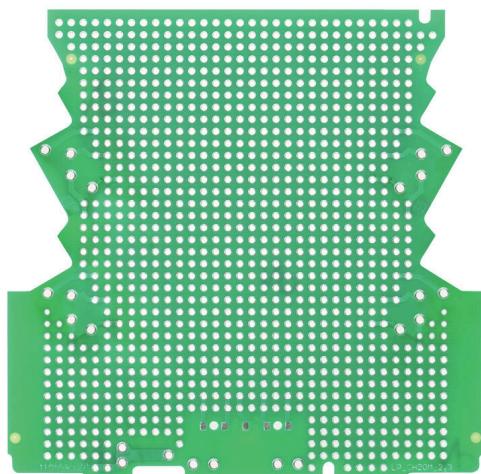


**SAMPLE LP CH20M PPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**산업용 전자기기를 위한 미래 지향적 솔루션**

, 배전반에 장착하기 위한 전자기기 인클로저는 전자기기 어셈블리를 배전반에 통합하는 데 매우 중요합니다.  
 민감한 부품을 보호하고 신뢰성 있는 연결을 보장합니다.  
 고품질 재료 덕분에 산업용 애플리케이션을 위한 장기적인 솔루션을 제공합니다.

**장점:**

**유연성:** 다양한 요건에 맞는 확장 가능한 솔루션  
**안전성:** 전자기기 보호를 위한 견고한 디자인  
**효율성:** 간편한 설치와 최적화된 결선 기술  
**모든 애플리케이션을 위한 하우징 솔루션:**  
 당사의 포트폴리오에는 제어, 신호 변환 및 안전

애플리케이션을 위해 설계된 모듈방식 하우징(예: CH20M),  
 소형 하우징 및 프로파일 하우징이 포함됩니다. 이  
 하우징은 맞춤형 디자인, 쉬운 장착, 높은 연결 용량을  
 제공합니다.

**사용자 지정:**

표준 솔루션 외에도 디자인, 색상, 인쇄에 대한 맞춤  
 서비스를 제공합니다. 바이드뮬러 구성기를 사용하면 개별  
 디자인이 가능합니다.

**당사 서비스:**

프로젝트에 대한 전문적인 조언과 기술 지원을  
 제공해드립니다. 다운로드 영역에서 효율적인 통합을 위한  
 CAD 데이터, 데이터 시트, 설치 지침을 찾을 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	전자 하우징 샘플, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M 녹색, 자체 조립용 PCB, CH20M12 - 67, 결선 레벨 수 2개, 너비: 1.6 mm
주문 번호	<a href="#">1105580000</a>
유형	SAMPLE LP CH20M PPX
GTIN (EAN)	4032248880652
수량	1 items

**SAMPLE LP CH20M PPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

RoHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

깊이	99 mm	깊이 (인치)	3.8976 inch
높이	101 mm	높이 (인치)	3.9764 inch
너비	1.6 mm	폭 (인치)	0.063 inch
순중량	28 g		

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**재료 데이터**

절연재	PA 66 GF 30	절연재 그룹	II
표면 마감	미처리		

**일반 데이터**

컬러 코드	녹색	보호 등급	IP20(설치 상태)
컬러 차트(유사)	RAL 6032		

**분류**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-02-04
ECLASS 15.0	27-19-02-04		

**SAMPLE LP CH20M PPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

Layer Stack Up Detail for: 1105580000\_03.PcbDoc

Layer	Bottom Thickness	Copper Thickness	Dielectric Height	Dielectric Material	Resistor Type
Top Solder Mask	<0.050	0.015mm	0.015mm	Solder Resist	
Top Layer	<0.050	0.025mm	1.5mm	FR-4	Core
Bottom Layer	<0.050	0.025mm	0.015mm	FR-4	Core
Bottom Solder Mask	<0.050	0.015mm	0.015mm	Solder Resist	

PCB thickness over all 1.6mm +/- 0.10mm

